

2006年2月期決算説明会資料



2006年4月25日
RORZE CORPORATION



2006年2月期 連結損益計算書

(百万円)

	2005年2月期 実績	2006年2月期 実績	前期比	増減理由等
売上高	10,963	9,795	89.4%	・米国向け半導体装置受注減少 ・韓国向け液晶装置受注時期ずれ込み
売上総利益	3,385	2,757	81.5%	・韓国新工場稼動や、台湾現地生産本格 開始の過渡期で、一時的な生産効率悪化 ・原価率(69.1% → 71.9%)
販管費	1,556	1,784	114.6%	・韓国新工場稼動に伴う人件費、諸経費 増加等 ・販管费率(14.2% → 18.1%)
営業利益	1,828	972	53.2%	
経常利益	1,679	896	53.4%	(営業外損益の増減については、特記事項 はありません。詳細は決算短信をご参照下 さい)
当期純利益	829	591	71.4%	(特別損益の増減については、特記事項は ありません。詳細は決算短信をご参照下 さい)

2006年2月期 連結貸借対照表

(百万円)

	2005年2月期 実績	2006年2月期 実績	増 減	増減理由等
流動資産	10,319	10,110	△208	・現金及び預金 △ 132百万円
固定資産等	7,644	8,696	1,052	・韓国子会社新工場建設に伴う建物及び構築物 1,052百万円 ・同上 建設仮勘定 △ 599百万円 ・韓国子会社長期性定期預金(投資その他の資産) ・その他 +384百万円
資産合計	17,963	18,807	843	
流動負債	6,998	7,138	139	・翌期受注増に伴う支払手形及び買掛金 +385百万円 ・短期借入金 △ 398百万円 ・利益減少による未払法人税減少 △ 194百万円 ・大口受注に伴う前受金他(その他) +242百万円
固定負債	4,188	3,642	△546	・長期借入金 △630百万円
負債合計	11,186	10,780	△406	
少数株主持分	1,214	1,425	211	・主に韓国子会社少数株主持分相当
資本合計	5,562	6,601	1,038	・利益剰余金 + 540百万円 ・為替換算調整勘定 + 492百万円
負債・資本合計	17,963	18,807	843	

2006年2月期 連結キャッシュ・フロー

(百万円)

	2005年2月期 実績	2006年2月期 実績	増 減
営業活動による キャッシュ・フロー	1,714	1,916	201
投資活動による キャッシュ・フロー	△995	△967	27
財務活動による キャッシュ・フロー	△795	△1,179	△383
現金及び現金同等物 に係る換算差額	43	81	38
現金及び現金同等物 の増減額	△33	△148	△115
現金及び現金同等物 の期首残高	2,417	2,384	△33
現金及び現金同等物 の期末残高	2,384	2,235	△148

2006年2月期 単体損益計算書

(百万円)

	2005年2月期 実績	2006年2月期 実績	前期比	増減理由等
売上高	7,453	7,032	94.4%	・国内販売は堅調に推移したものの、 米国子会社向け半導体装置販売減少
売上総利益	1,701	1,491	87.6%	・売上高減少 ・電子部品材料(DRAM,フラッシュメモリー、 液晶パネル等)の低価格化に伴う値引き 要請等 ・原価率(77.2% → 78.8%)
販管費	1,017	1,041	102.4%	・開発強化に伴う開発研究費増加 ・減価償却費増加 ・販管费率(13.6% → 14.8%)
営業利益	684	449	65.7%	
経常利益	595	376	63.1%	(営業外損益の増減については、特記事項 はありません。詳細は決算短信をご参照 下さい)
当期純利益	319	210	66.0%	(特別損益の増減については、特記事項 はありません。詳細は決算短信をご参照 下さい)

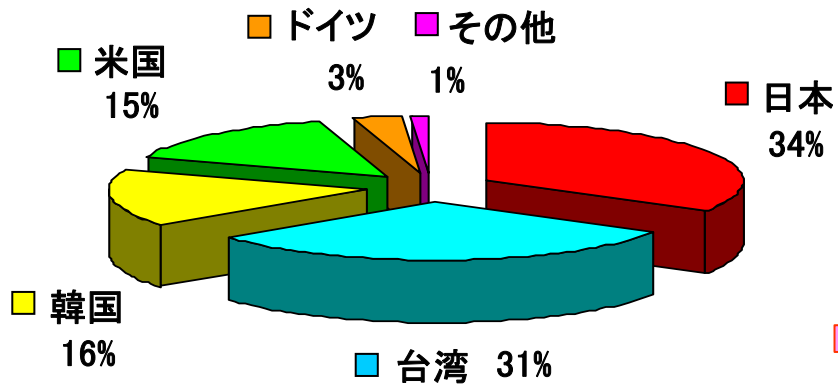
2006年2月期 単体貸借対照表

(百万円)

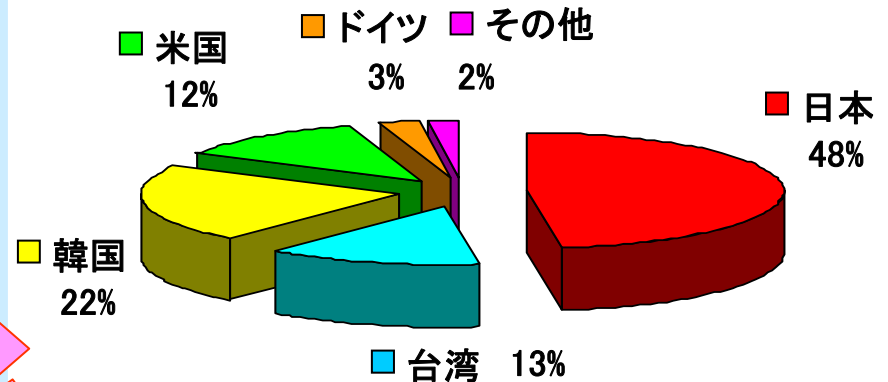
	2005年2月期 実績	2006年2月期 実績	増 減	増減理由等
流動資産	7,999	7,230	△768	・現金及び預金 $\Delta 584$ 百万円 ・期末にかけての売上増加による売掛金増加 + 508百万円 ・棚卸資産圧縮 $\Delta 443$ 百万円
固定資産	8,496	8,321	△174	・工具器具備品等増加、並びに通常償却 $\Delta 126$ 百万円 ・関係会社長期貸付金 $\Delta 91$ 百万円
資産合計	16,495	15,552	△942	
流動負債	6,374	6,465	90	・翌期受注増に伴う支払手形及び買掛金 + 491百万円 ・短期借入金、一年内長期借入金減少 $\Delta 398$ 百万円 ・利益減少による未払法人税減少 $\Delta 113$ 百万円
固定負債	3,867	2,668	△1,198	・長期借入金減少 $\Delta 1,214$ 百万円
負債合計	10,242	9,134	△1,107	
資本合計	6,253	6,418	165	・任意積立金増加 + 200百万円
負債・資本合計	16,495	15,552	△942	

海外売上高(連結)

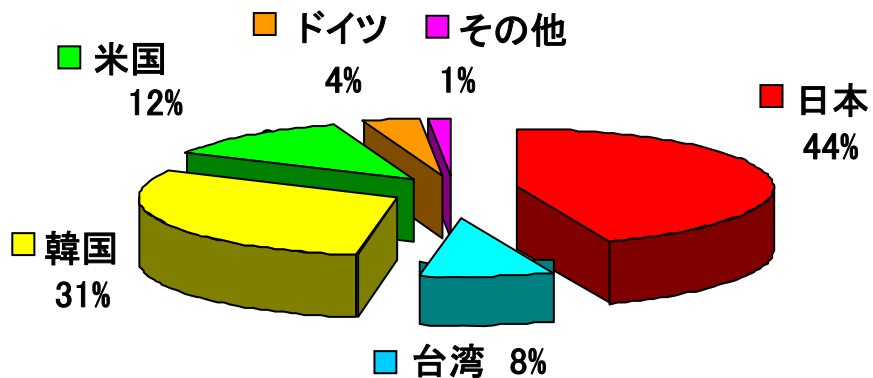
2003年2月期



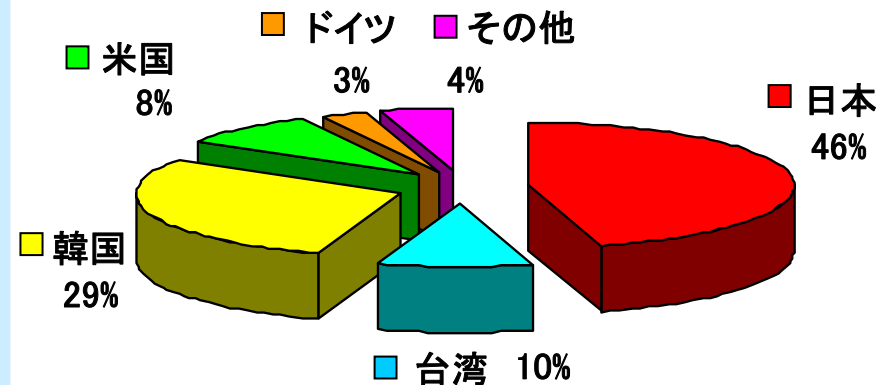
2004年2月期



2005年2月期

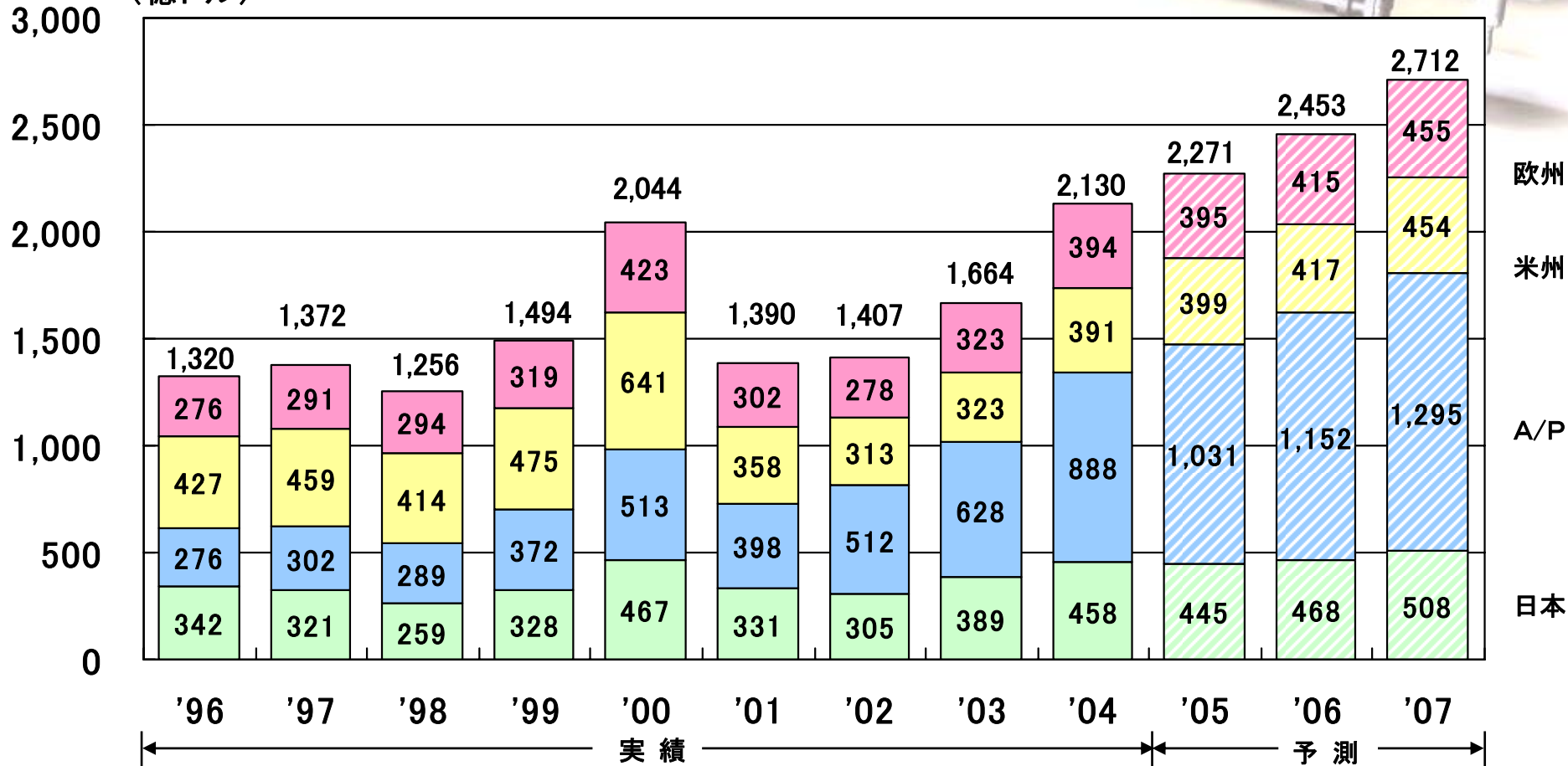


2006年2月期



世界の地域別半導体市場規模

(億ドル)



※転載及び複写厳禁 注:「A/P」はアジア・パシフィックの略
 (出所:2005年10月28日付 電波新聞) (2005年10月 WSTS発表)

2007年2月期 連結業績予想

(百万円)

	2006年2月期 実績	2007年2月期 予想	前期比
売上高	9,795	11,216	114.5%
売上総利益	2,757	3,108	112.7%
販管費	1,778	1,878	105.6%
営業利益	978	1,229	125.6%
経常利益	902	1,065	118.0%
当期純利益	591	666	112.6%

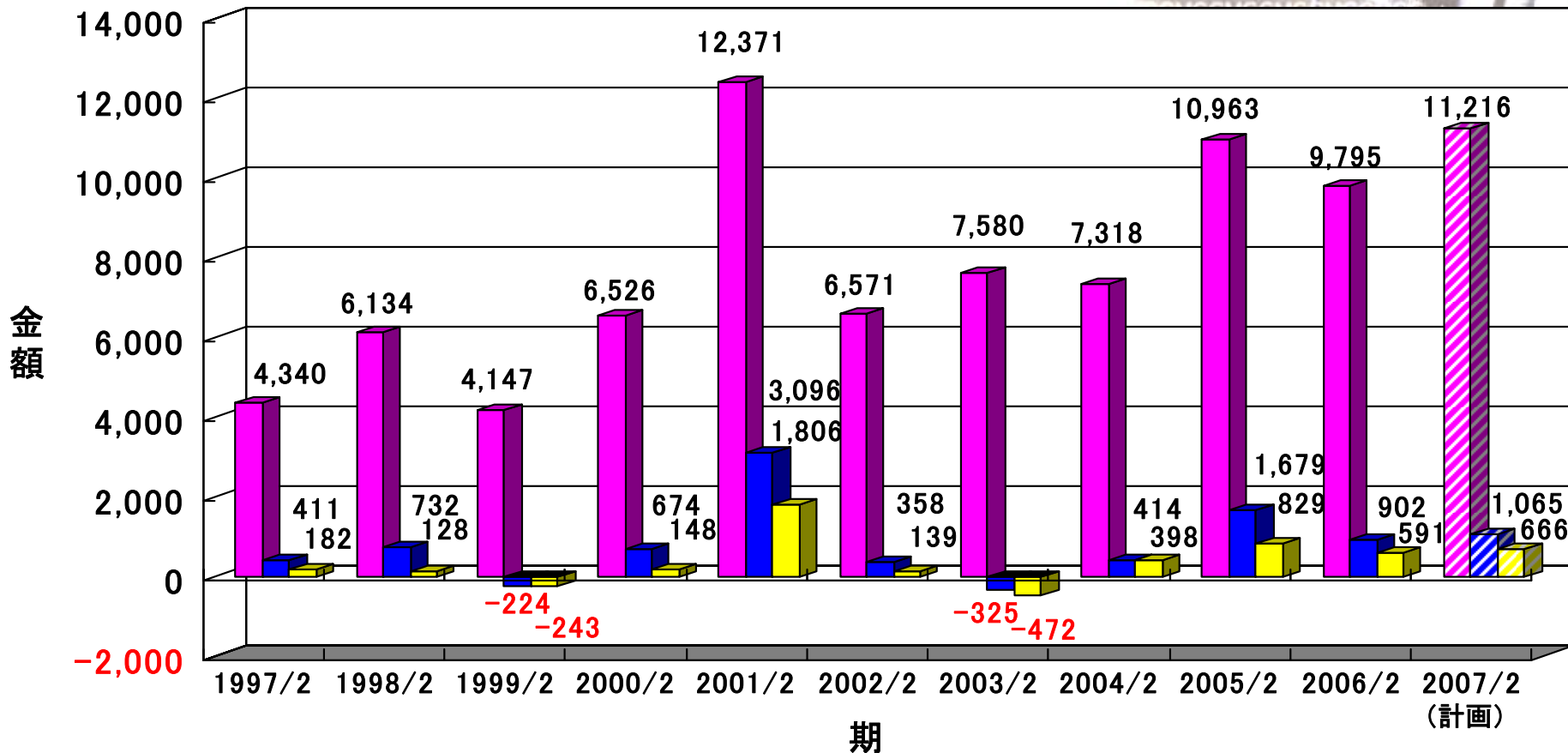
2007年2月期 単体業績予想

(百万円)

	2006年2月期 実績	2007年2月期 予想	前期比
売上高	7,032	8,200	116.6%
売上総利益	1,491	1,784	119.6%
販管費	1,041	1,142	109.7%
営業利益	449	641	142.7%
経常利益	376	518	137.7%
当期純利益	210	287	136.6%

連結業績の推移と今期計画

(百万円)

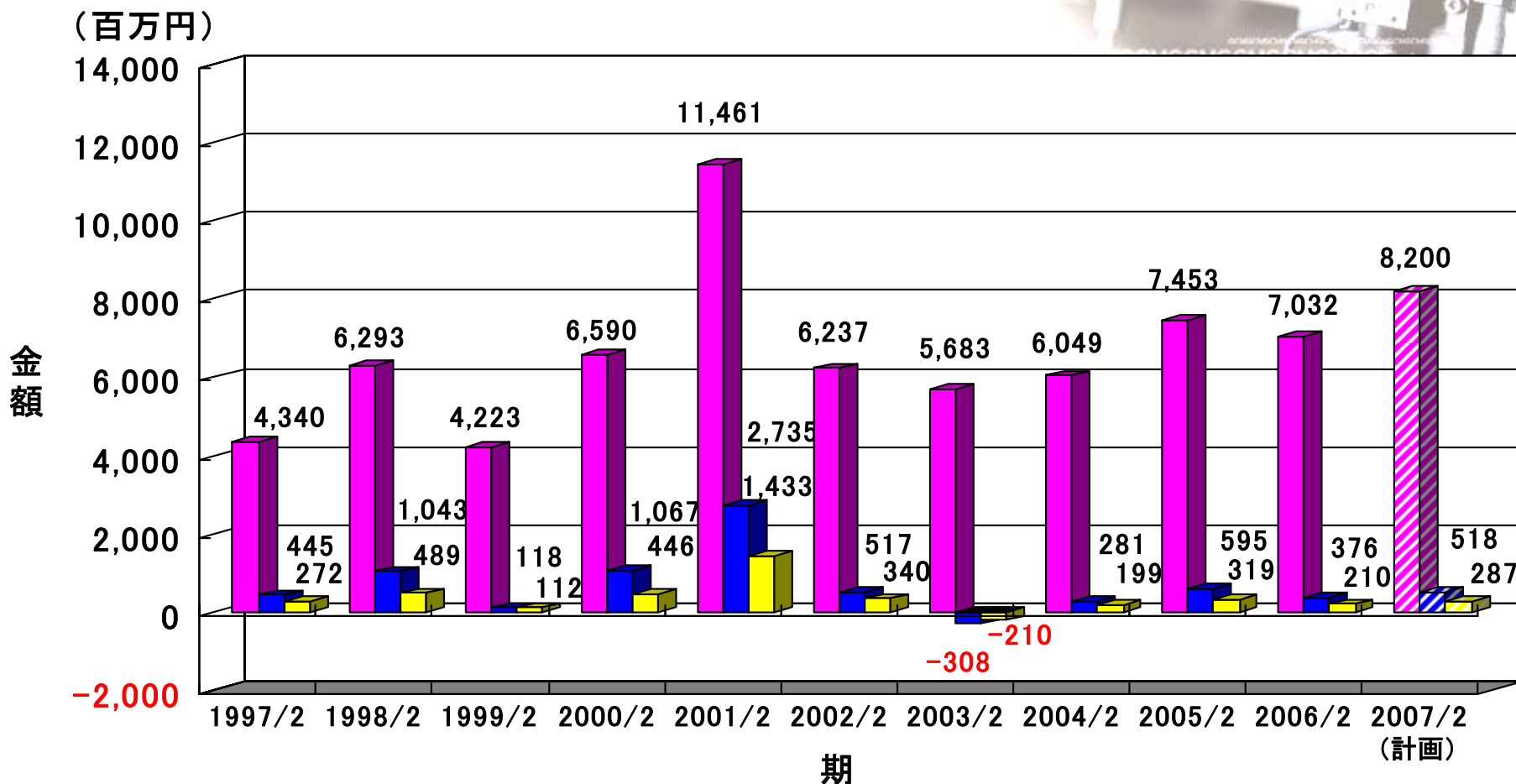


■ 売上高(実績)

■ 経常利益(実績)

■ 当期純損益(実績)

単体業績の推移と今期計画

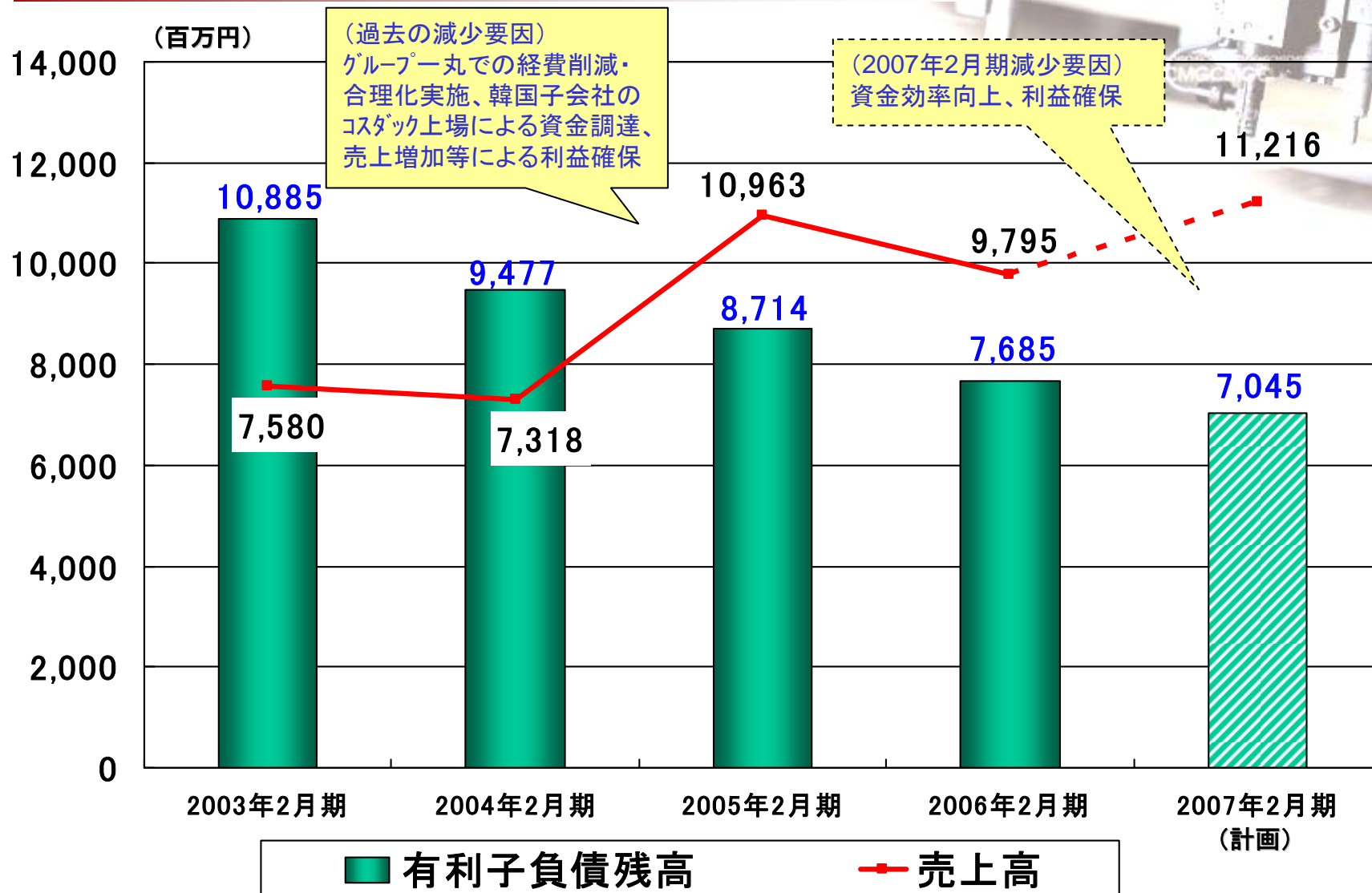


■ 売上高(実績)

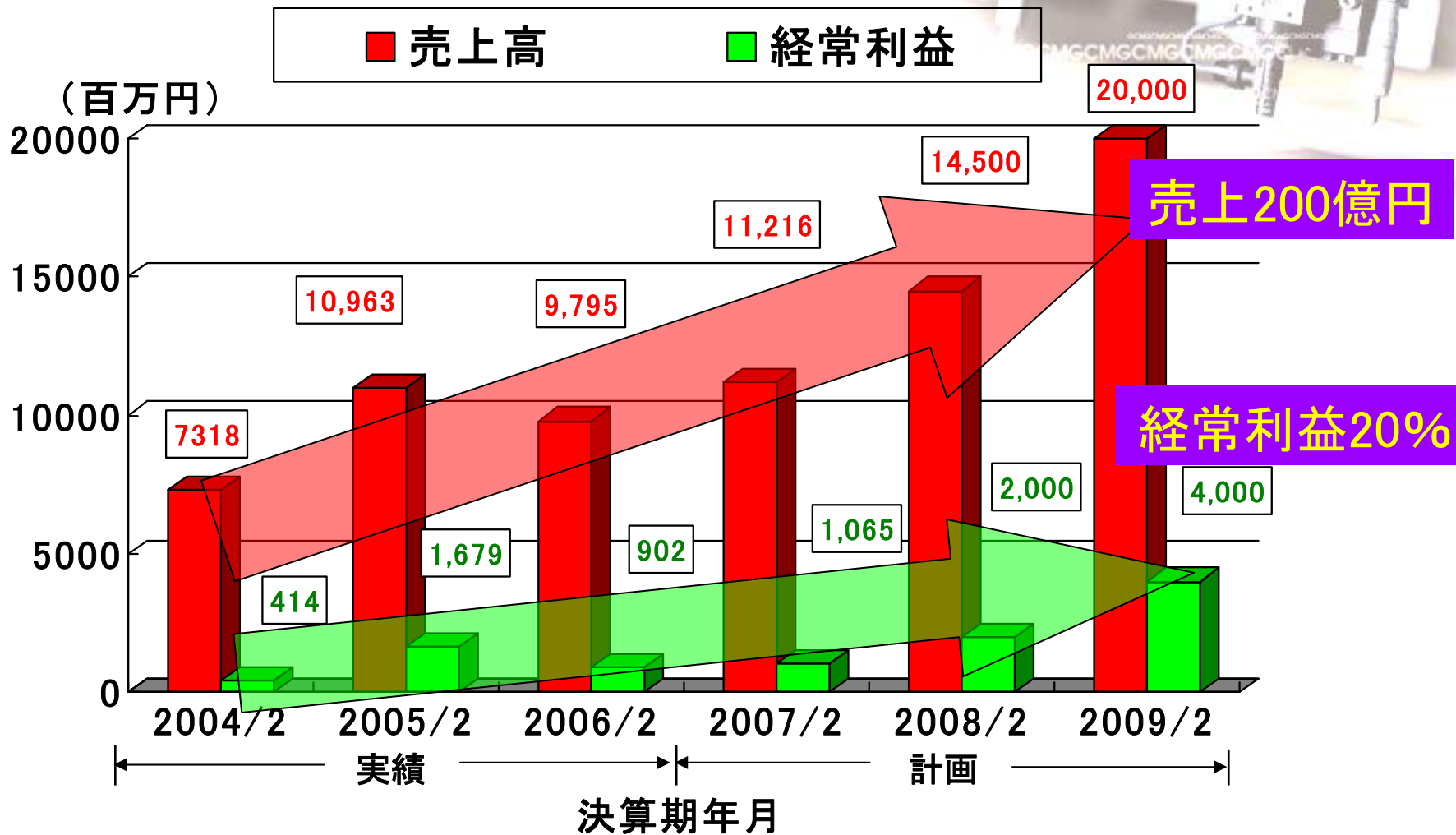
■ 経常利益(実績)

■ 当期純損益(実績)

有利子負債残高の減少

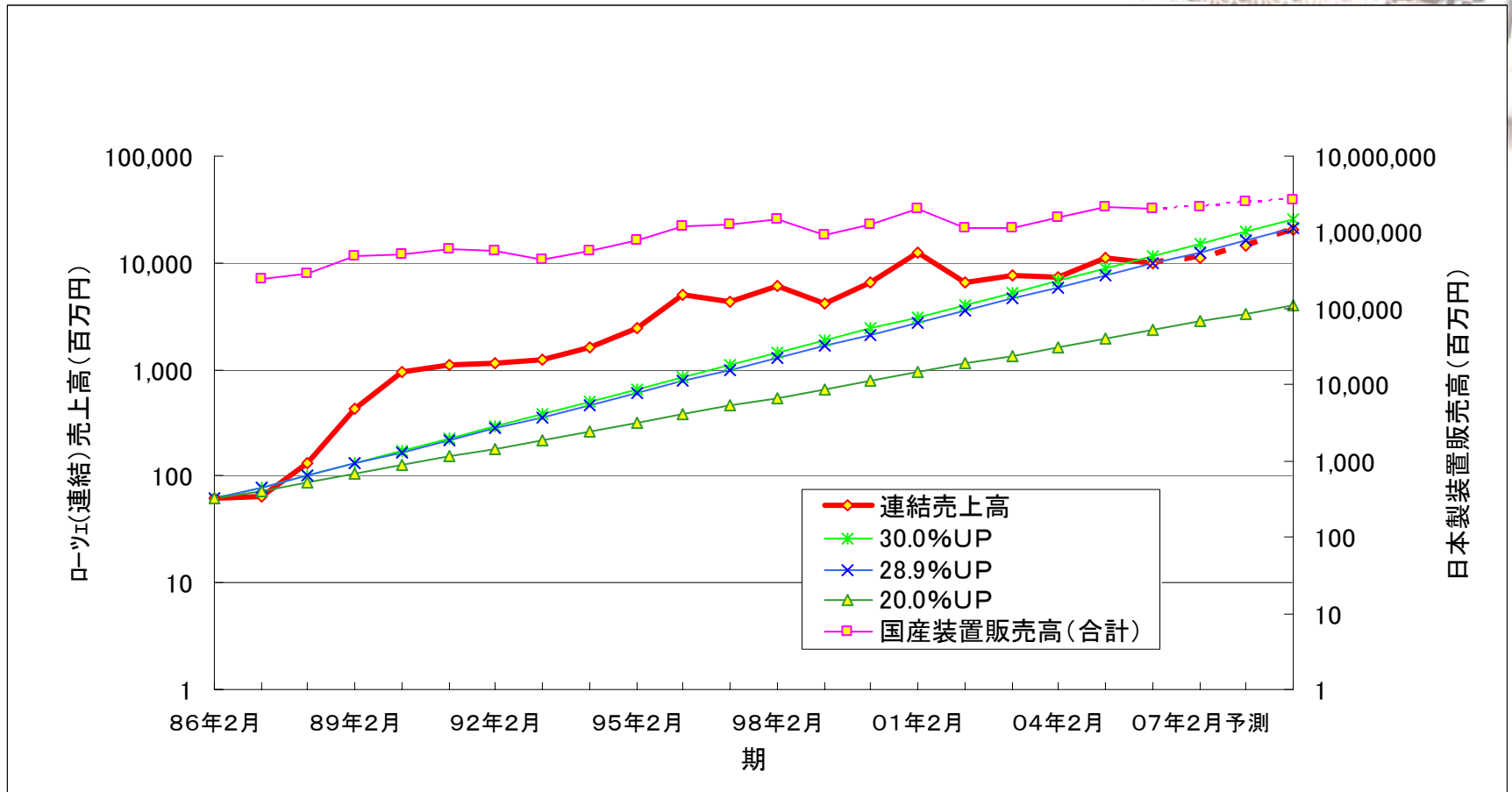


チャレンジ5ヶ年計画



注. この資料は当社の現時点における期待、見積り及び予測に基づく目標であり、これら将来の事象、結果について何ら保証するものではありません。

当社(連結)年平均成長率28,9%



注意事項

この資料は、決算の業績に関する情報及び将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。

これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した見通しや予測であり、その情報の正確性、完全性を保証したり約束したりするものではありません。

また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なしに変更されることがあります。